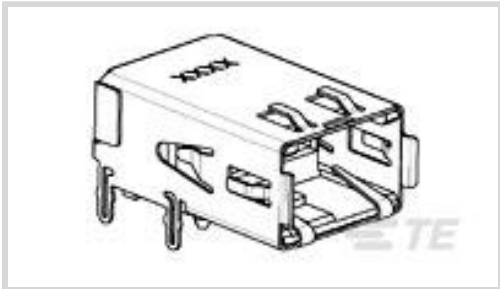




连接器 > 音频和视频连接器 > HSSDC2 连接器



连接器和壳体类型: 母端, 母端

PCB 端接方法: 表面贴装

连接器系统: 缆到板

Number of Positions: 7

中心线（间距）: 1.27 mm [.05 in]

产品特性

产品类型特性

产品类型	连接器
产品名称	无
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	缆到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

托架数	1
PCB 固定位置	外壳上
Number of Positions	7

主体特性

屏蔽电镀材料	镍打底镀锡
屏蔽材料	磷青铜

接触件特性

端子接触部电镀材料	镍打底镀金
端子接触部电镀厚度	1.27 μm[50 μin]
端子基材	铜合金
端子额定电流（最大值）	.5 A

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------



机械附件

PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	板锁
连接器安装类型	板安装

壳体特性

外壳材料	LCP（液晶聚合物）
中心线（间距）	1.27 mm[.05 in]

使用环境

工作温度范围	-10 – 60 °C[14 – 140 °F]
--------	--------------------------

操作/应用

适用于	光纤通道
电路应用	Signal

包装特性

封装方法	载带盘
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 1761072-4
[RECPT,HSSDC2,FIBRE,ON TAPE](#)

客户还购买了

TE 产品编号1-1734595-3
[AMP HPI 1.0MM 接头](#)

TE 产品编号1892123-1
[MBXL R/A HDR 9P](#)

TE 产品编号2198243-1
[SFP+ Enhanced 1x4, PCI Heatsink, LP](#)

TE 产品编号4-1734577-1
[MODULAR JACK, RJ45, 8P8C, DIP TYPE](#)

TE 产品编号6469602-3
[3.43 MM CONTACT TAIL LENGTH DUAC](#)

文档

产品图纸

[RECPT,HSSDC2,FIBRE,ON TAPE](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1888372-1_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1888372-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1888372-1_A.3d_stp.zip](#)



英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本